

Formblatt

Lagenaufbauvorschlag Seite:



1	Cu-Folie ED 35
	106R1755 (55) FR4
	1080R1755 (83) FR4
2	100 18/18 FR4
3	106R1755 (46) FR4
	7628 AT (178) FR4
	106R1755 (46) FR4
4	100 18/18 FR4
5	106R1755 (53) FR4
	106R1755 (53) FR4
6	100 18/18 FR4
7	106R1755 (46) FR4
	7628 AT (178) FR4
	106R1755 (46) FR4
8	100 18/18 FR4
9	1080R1755 (83) FR4
	106R1755 (55) FR4
10	Cu-Folie ED 35

Andus Kunde

mix

#PWR

imp

imp

#PWR

#PWR

imp

#PWR

imp

#PWR

mix

Lagen: 10

Stärke: 1586 µm

Hinweis:

Prepreg

Methode:

Sonderformat:

Foto Innenlagen	Datum	Signum
Retusche1		
Ätzen		
Strippen		
V-Scan Optisch		

Material:

Prepreg:

Kupfer:

B+L Seite:

Aufbau: 25

Stärke: 1586 µm

Passer:

Wkzg.-Format

BZ Nr:

T-Stufe:

Rohzuschnitt:

STK-Z:

Dok.Nr	Ausgabe- stand	erstellt/geändert von Herr Pohl	freigegeben/geprüft von Herr Kupke	Verteiler	Seite

